

参考模板

评标专家信息公示表	
工程编号	F0SG202600238
工程名称	北京国联万众半导体科技有限公司第三代半导体工艺及封测平台净化装修工程（二期）
专家信息	1. 武*理；2. 李*红；3. 张*阳；4. 刘*青；5. 杨*芳；6. 张*刚；7. 张*鱼；8. 王*平；9. 李*鹏。

